Requested Patent:

JP61116836A

Title:

ALIGNMENT SYSTEM ;

Abstracted Patent:

JP61116836;

Publication Date:

1986-06-04;

Inventor(s):

NAKADA TOSHIHIKO; others: 04;

Applicant(s):

HITACHI LTD;

Application Number:

JP19840237420 19841113 ;

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/30; G03F9/00;

Equivalents:

JP1808275C, JP5016649B;

ABSTRACT:

PURPOSE. To easily realize alignment by executing the coarse detection for loading reticle to the fixed position and fine detection for alignment with wafer through same reticle alignment pattern and the same detection optical system.

CONSTITUTION: The alignment pattern groups 18a-18e of reticle 1 have different number of fresnel belt plates 19a-19e, its diffraction pattern is focused to a movable slit 9 of optical system 38. Meanwhile, the reflected light of mirror pattern 17 is reflected by the alignment pattern, focused to the slit 9 and is detected by photosensor. In this case, when the sight (dotted line) of optical system 38 exists in the pattern 18a (target value) in the same position as the mirror pattern 17, the diffracted pattern image 39c on the slit 9 becomes linear and the signal 40c can be obtained by the slit scanning. The patterns 18a-18e are set independently within the detection sight and the relation between a number of fresnel plate 19 and center interval of pattern group 18 is previously detected. Thereby, the absolute position of reticle 1 can be detected from a number of linear diffraction patterns 39 and corrected distance from the position of pattern 18 to the target position can also be detected.

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-116836

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和61年(1986)6月4日

H 01 L 21/30 G 03 F 9/00 Z - 7376 - 5F7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

の発明の名称 アライメント方式

> ②特 顏 昭59-237420

> > 正実

砂出 願 昭59(1984)11月13日

明 者 @発 俊 彦 横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技 中 田 術研究所内 個発 明 者 芝 IF 赱 横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技 術研究所内 79発 明 者 押 田 忠 横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技 良 術研究所内 明 者 宇 都 雄 横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技 幸 術研究所内 79発 明 老 吉 临 敦 浩 勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那珂工場内 の出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

> 明 細

弁理士 秋本

発明の名称 アライメント方式

人

特許請求の範囲

30代 理

1. レチクルの回路ペターンを縮小投影レンズ を介してウエハ上に露光するさいの縮小投影露光 方法において、上記レチクルを所定位置に装着す るさいのレチクルアライメントにおけるレチクル 位置租検出と、ウエハおよびレチクルをアライメ ントするウエハアライメントのさいのレチクル位 **世精検出とを、同一のレチクルアライメントペタ** - ンと、同一のアライメント検出光学系とで兼用 することを特徴とするアライメント方式。

2. 前記レチクルアライメントペターンを複数 個に分割し、各分割レチクルアライメントペター ンの位置を前記縮小投影レンス内の入射瞳よりも 外方になるようにレチクルの回路パターンの外側 に配置し、上記パターンの回析効果を利用してレ チクルの位置を検出することを特徴とする前記符 許請求の範囲第1項記載のアライメント方式。

前記各分割レチクルアライメントペターン

の回析パターンを互いに異なる形状をした1次元 もしくは2次元のフレネルソーンプレートで形成 したことを特徴とする前記特許請求の範囲第2項 記載のアライメント方式。

前記ウエハアライメントペターンからの光 を前記レチクルの回路パターン内もしくは回路パ ターンに近接し、かつその位置が前記縮小投影レ ンズの入射瞳よりも外側に配置した光反射領域を 利用して反射させて前記ウェハおよびレチクルを アライメントするウェハアライメントのさいのレ チクル位置精検出を行なりことを特徴とする前記 特許請求の範囲第1項記載のアライメント方法。

前記アライメント検出光学系を前記レチク ルの下方位置に設け、かつ露光光と異なる波長の 光をアライメントペターン照明光として用いると とによって、レチクルアライメントパターンから の回析パターンの結像位置と、ウェハアライメン トパターンの結像位置とをともに上記レチクル面 から互いに等距離にしたことを特徴とする前記特 許請求の範囲第1項記載のアライメント方式。

発明の詳細な説明

[発明の利用分野]

本発明は、縮小投影露光装置において、レチクルアライメントのさいのレチクル位置粗検出と、 ウェハアライメントのさいのレチクル位置精検出 とを同一のレチクルアライメントパターンおよび 同一のアライメント検出光学系にて兼用すること を特象とするアライメント方式。

〔発明の背景〕

半導体集積回路の微細化が進行するのに伴なった。 ない投影は光葉というさいのレチクの精度はますます。 を、ウェハとのアライメント精度はますます。 度が要求されている。そのため、1チップ毎にアライメントが行をえるようにしてウェハ内のチップの配列誤差に対応できる縮小投影レンズを介す TTLアライメント方式が今後の高集積回路の製造において主流になるととは明らかである。

従来のTTLアライメント方式は、たとえば第 11 図に示す如く、レチクルアライメント光学系 5, 5'によりレチクル初期設定用パターン15, 15'の位

系 12 よりの 58 光光 が レチクル 1 の 回路 パターンを 投影レンズ 2 を介してウェハ 3 上に 1 ないし数チップ 宛 58 光している。なお、この種 アライメント 方式は 特開 155 - 41739 号が挙げられる。

然るに、上記のアライメント方式においては、 レチクルアライメント光学系5,5'が2組、ウエ ハアライメント検出光学系6,61が2組合せて4 組のアライメント光学来5、51、6、61がレチク ル1の周辺に設けられているため、全体の構成が 複雑かつ大形化する問題がある。また、通常レチ クル1の装着精度は土1~2 mmあってレチクルア ライメント光学系 5, 5'の検出視野を大きくする 必要があるため、検出分解能が低く、検出精度の 低下を招いている。さらに高集積回路の製造には、 レジスト内での多重干渉あるいはレジスト表面の 凹凸によるデフォーカスの問題に対処するため、 吸光剤入りレジストあるいは多層レジストの使用 が検討されている。然るにとれらのレジストは囂 光光の波長の光に対しては透過率が極めて低いた め、従来のように露光光と同一の波長の光をウエ

置を検出してレチクル1を初期位置にセットする。 ついでウェハアライメント検出光学系 6,6'の光 ファイペー11, 11/より露光系12よりの露光光を同 一波 長の光をミラー1c, 1c1、コンデンサレンズ1b, 7b'およびミラー7a, 7a'を通って上記レチクル初期 設定用ペターン15、15とは別に設けたレチクルア ライメントペターン13,13を照射し、縮小投影レ ンズ2を通ってウエハアライメントペターン14. 14を照射したのち、再び縮小投影レンズ2を介し てレチクル 1 上のアライメントペターン13, 13/上 に結像し、両ペターン13, 13', 14, 14'をウエハア ライメント検出光学系 6 , 6'のミラー7a, 7a'、コ ンデンサレンオ7b,7b'、ミラー7c,7c'、拡大レン ×8,8'ミラー7d,7d'、可動スリット9,9'を介 して光電子増倍管10,10℃に送って位置を検出し、 もし両 4 ターシ13, 13', 14, 14の位置が一致して いない場合にはウエハ3を搭載するウエハステー ジ4をX方向およびY方向に移動して両ペターン 13, 13, 14, 14'の位置を一致させている。また、 とのよりにしてアライメントが終了すると、解光

「祭明の目的)・

本発明は上記従来の問題点を解決し、簡単を構成にて、容易にアライメントを行うことができ、かつ露光のさいと同一位置でアライメントができ、 スループットの向上即ち半導体の生産性の向上に 寄与するアライメント方式を提供することにある。 〔発明の概要〕

本発明は上記の目的を達成するため、レチクルを所定位置に装着するためのレチクル位置粗検出と、上記レチクルおよびウェハの位置を互いに合致させるためのレチクル位置精検出とを同一のレチクルアライメントペターンと、同一のアライメント検出光学系とで兼用することを特徴とするものである。

〔発明の実施例〕

以下本発明の実施例を示す第 1 図乃至第 10 図について説明する。

先づ、第1図は本発明の一実施例を示すアライメント検出光学系の概念図、第2図はそのレチクル上のアライメントパターン群を示す平面図、第3図はそのレチクルアライメントパターン群を示す拡大平面図、第4図は第3図に示すレチクルアライメントパターン群に1次元のフレネルソーンプレートを1~5個組合せた場合を示す平面図である。第1図において、1はレチクルにして、第

にしている。またシャッタ 28 を閉じ、シャッタ 32 を開いて光ファイパ 11 よりウェハパターン 照明光を照射し、シャッタ 32、ハーフミラー7b、リレーレンズ 37、ミラー7a を介してレチクル 1 上の上記ミラーパターン 17 に照射したとき、その反射光が縮小投影レンズ 2 を介してウェハ 3 上のウェハアライメントパターン 14 を照射し、その反射光が再び同一光路を戻ってハーフミラ 34b、拡大レンズ 8、およびミラー7dを介して可動スリット 9 に結像し、光電子増倍管 10 で検出するようにしている。

なお、上記光ファイバ11よりのウエハパターン 照明光は、吸光剤入りレジストや多層レジストに 対応するため、露光系12よりの露光光と異なる波 長をしている。また上記以外は従来と同一である から、第11 図と同一符号をもって示す。

上記の構成であるから、今レチクル1の位置と、 光電子増倍管10の検出信号との関係を示す第5図 (a)の如く、アライメント検出光学系38の検出視野 が破線で示す位置即ち、レチクルアライメントペ ターン群18のうち、3個の1次元フレネルゾーン

2 図に示す如く、回路ペターン16の内側互いに直 角方向位置に2個のミラーペターン17。17を設け、 該レチクル1の内側互いに直角方向位置に、その 端面にそりて細長く形成された2個の長方形状を したレチクルアライメントパターン群18、 18を設 けている。とれら各レチクルアライメントペター ン群 18. 18' は第 3 図に示す如く 5 個に分割し、と れら分割アライメントペターン 18a ~ 18e には互 いに異なる数のフレネルソーンプレート19を1個 ~ 5 個 19a ~ 19e 組合せて形成されている。38は アライメント検出光学系にして、レーザ発信器29 からの光ピームをシャッタ28を通って平行ピーム にし、この平行ピームをリレーレンス27およびミ ラー26を介してレチクルアライメントペターン群 18 亿照射し、上記 1 次元フレネルゾーンプレート 19の回析効果により回析させ、上記ミラー26の48 で示す位置に直線状に集光した回析パターンを形 成し、この像をリレーレンズ27、ハーフミラ 348, 34b、拡大レンズ 8 、ミラー7dを介して可動スリ ット9に結像し、光電子増倍管10で検出するよう

プレート 19c を有するアライメントパターン 18c に位置する場合について述べると、この場合には、 可動スリット9に結像される回析パターン 39a は 第 5 図 (a') に示す如く、 3 個の直線状パターンと なり、可動スリット9を矢印方向に走査すると、 光電子増倍管10にて第5図(a1)に示す如き検出信 号 40mが得られる。同様な方法にて今アライメン ト検出光学系38の検出視野が第5図(b)に破線にて 示す如く、レチクルアライメントペターン群18の うち、 2 個の 1 次元フレネルパーンプレート 19b を有するアライメントパターン 18b に位置する場 合について述べると、この場合には可動スリット 9 に結像される回析ペターン 39b は第 5 図 (b') に 示す如く、2個の直線状ペターンとなり、可動ス リット9を走査すると、光電子増倍管10にて第5 図 (b*) に示す如き検出信号40 b が得られる。また フライメント検出光学系38の検出視野が第 5 図(c) に破線にて示す如く、 レチクルアライメントペタ - ン群 18 の う ち ミ ラ ー パ タ ー ン 17 と 同 一 位 瞪 の 1 個の1次元フレネルソーンプレート 19a を有する

アライメントペターン184 に位置する場合、すた わち目標設定位置にある場合には、可動スリット 9 に結像される回析パターン 39c は第 5 図 (c') に 示す如く1個の直線状パターンとなり、可動スリ ット9を走査すると、光電子増倍管10にて第5図 (e/)に示す如き検出信号 40c が得られる。したが って、あらかじめ、各アライメントペターン 18& ~ 18 6 の間隔量を光電子増倍管10 の検出視野より も稍小さく形成し、かつ、あらかじめ、2個のア ライメントパターンが同時に光電子増倍管10の検 出視野内に入らないように設定しておくことによ り、各アライメントペターン 18a ~ 18e が互いに 独立に光電子増倍管10の視野内に存在させること ができ、これにより、あらかじめ、各アライメン トペターン 18a ~ 18e の 1 次元フレネルソーンプ レート19の個数と、各アライメントペターン18a ~ 18 0 の中心位置およびレチクル1 の基準位置即 ちレチクルアライメントペターン群18の中心位置 間の距離との関係を把握しておけば、光電子増倍 管10にて検出した直線状の回析パターンの個数に

にはその中心位置を通る y 方向 両端部に 2 個、 x 方向端部に1個、合せて3個のレチクルアライメ ントパターン群18, 187, 187を設け、これら3個の レチクルアライメントペターン群18, 18%、18%で対 向する位置に3個のアライメント検出光学系38, 38'、38'を設けている。第6図(a)はレチクル1が装 着された初期状態を示しており、ェ方向、ッ方向 のずれがあると同時に角度りだけ傾斜している。 この場合は、相対向する2個のアライメント検出 光学系38,38"による2個のレチクルアライメント ペターン群18,18"の検出信号が相異するので、と の検出信号によりステージ回転量 6 を求め、上記 レチクル1を載置するレチクルステージ4(第11 図参照)を 8 だけ回転させ、 2 個のアライメント 検出光学系38、38"の検出信号が互いに同一になる ようにする。第6図(1)はレチクル1の角度ずれの 修正が終了した状態を示す図である。

次に、同図において、レチクル1が設定目標位置に対してx方向に位置ズレを生じているため、相対向する2個のアライメント検出光学系38.38

より、レチクル1の絶対位置を検出することがで き、かつ検出したアライメントパターン 184~18◆ の位置から、レチクル1の目標設定位置までの移 動距離を容易に知ることができる。すなわち、一 定間隔で配置された複数個のレチクルアライメン トペターン 18a ~ 18e に互いに異なる形状の回析 **パターンを生成する1次元フレネルパーンプレー** トを形成し、この回析ペターンを検出することに よって、実効的にアライメント検出光学系38の検 出視野をレチクルアライメントペターン群18の幅 全体まで拡大したことになるので、たとえ従来と 同一の検出視野を有するレチクルアライメント光 学系を使用したとしても、従来に比較して髙倍率、 高精度のペターン検出を行なりことができ、ウエ ハアライメントのさいのレチクル位置検出も上記 のレチクルアライメント光学系を使用することが できる。

つぎに第6図(a)~(d)は本発明の実施例を示すレチクル装着時のレチクルアライメントの動作を示す説明図である。同図に示す如く、レチクル1上

の検出信号が、目標設定位置に位置するときの2 個のレチクルアライメントパターン群18,189の検 出信号と異なる。そとで上記レチクルステージ4 をェ方向に微動させ2個のアライメント検出光学 系38,38'による2個のレチクルアライメントペタ ーン群18,18′の検出信号が目標設定位置に位置す るときの 2 個のアライメントパターン群 18, 18'の 検出信号と一致したとき、レチクルステージもの ▼方向の微動を停止させることにより、第6図(c) に示す如く×方向についてレチクル 1 を設定目標 位置に位置決めすることができる。さらに同図に 示す如くレチクル1が設定目標位置に対してッ方 向に位置オレを生じているときには、1個のアラ イメント検出光学系38′によるレチクルアライメン トパターン群38'の検出信号が、レチクル1の目標 設定位置に位置するときのレチクルアライメント パターン群38'の検出信号と異なるので、これによ りレチクルステージ4をy方向に微動させ、レチ クルアライメントペターン群38′の検出信号が、目

標設定位置に位置するときのレチクルアライメン

トペターン群38の検出信号と同一になったとき、 上記レチクルステージ4の微動を停止させること により、第6図(b)に示す如くレチクル1をy方向 について設定目標位置に位置決めすることができ る。以上のようにしてx方向、y方向ずれ及び角 度ずれが生じているレチクル1を設定目標位置に 位置決めすることができる。

然る後、可動スリット9を矢印方向に走査する

ず)が可能となり、スループットが大幅に向上する。さらにレチクルアライメントペターン群18からの回析ペターンの結像位置48と、ウエハアライメントペターン14の結像位置91とが互いにレチクル1の面から等距離にあるため、ウエハアライメントのさいにレチクル1が傾斜してもその影響を受けにくい。

つぎに本発明の他の1実施例を示す第8図について説明する。

とのように、本実施例においては、レチクル1 のアライメントおよびウェハ3のアライメントを 同一のレチクルアライメント パターン群18 および アライメント光学系38 にて兼用させているので、 レチクル1の周辺が簡素化されるだけでなく全体 の構成が簡略化される。

またミラーペターン17およびレチクルアライメントペターン群18が縮小投影レンズ2の入射瞳2'よりも外側に位置するため、露出系12より縮小投影レンズ2に照射される露光光と、ミラー7aおよびミラー26とが互いに干渉することがない。したがって露光位置でのウェハアライメント(図示せ

イメントペターン群51を検出するアライメント検 出光学系は前記第1図に示すアライメント検出光 学系38と同一である。上記の構成であるから、第 9 図 (a) (b) (c) に示すレチクル 1 の位置と、アライメ ント検出光学系38の光電子増倍管10の検出信号と の関係から明らかを如く、アライメント検出光学 系 38 の検出視野位置(破線にて示す位置)におけ る可動スリット 9 には、第 9 図 (a')(b')(c') に示 ナ如く回析ペターン 45m, 45b, 45c が結像され、 上記可動スリット9を走査すると、光電子増倍管 10 にて第 9 図 (a*)(b*)(c*) に示す如く 2 個の間隔 量 a, a, a, が相異する2個の検出信号46a, 46b, 46cが得られる。したがって、前記第4図に示す 場合は直線状の回析ペターンの個数によってレチ クル1の絶対位置を検出しているが、本実施例に おいては、2個の直線状の回析パターンの間隔盤 によってレチクル1の絶対位置を検出している。

このようにしてレチクル 1 の絶対位置が検出されると、第10 図 (a) に示す如くミラーペターン17 上にウエハアライメントパターン14 が結像する。然

る後、可動スリット 9 を走査すると、光電子増倍 管 10 より第 10 図(b) に示す如き検出信号41 を得る。 ついで第 10 図(c) に示す如く、レチクルアライメント終了のさいに配憶したレチクルアライメントパターン群44 の検出信号 46c の中心位置 47 と、ウェハアライメントパターン 14 の中心位置 47 との差 42 を求め、この差 42 に相当する量だけレチクル 1またはウェハ3を移動してウェハアライメントが完了する。 〔発明の効果〕

、以上述べたる如く、本発明のアライメント方式 においては、レチクル位置租検出と、ウテクルでするウェッテクルでである。 ないチクル位置相検出と、アライメントにおけるレチクル位置精検出とを同一のレチクルができるという。 たいアライメントペターンとができるため、アライメントペターンとができるため、アライメントペターンとができるとが、アライメントが一番である。 株式が簡単になるととなどである。 株式が答易になり、かつの一上でなわち

信号を示す図、(e) はレチクルアライメントパターンの検出信号を示す図、第11 図は従来のTTLアライメント方式の一例を示す斜視図である。

1 … レチクル、 2 … 縮小投影レンズ、 3 … ウェハ、 9 …可動スリット、 10 … 光電子増倍管、 14, 14'… ウェハアライメント パターン、 17, 17'… ミラーパターン、 18, 18'… レチクルアライメント パターン群、 19 … 1 次元フレネルグーンプレート、 29 … レーザ発振器、 51 … レチクルアライメント パターン群

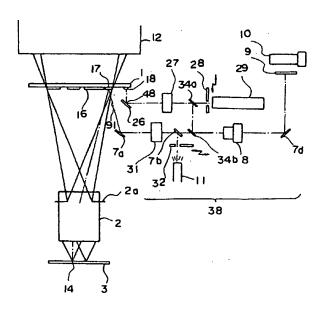
代理人 弁理士 秋 本 正 実

半導体の生産性の向上に寄与することができる効果を有する。

図面の簡単な説明

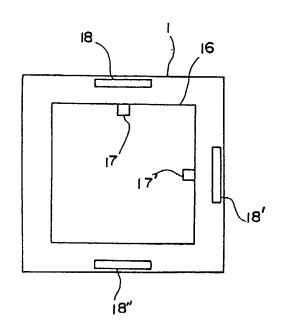
第1図は本発明の一実施例を示すアライメント 検出光学系の概念図、第2図はそのレチクル上の アライメントペターン群を示す平面図、第3図は そのレチクルアライメントパターン群を示す拡大 平面図、第4図はそのレチクルアライメントペタ ーン群上の1次元のフレネルグーンプレートを示 す平面図、第5図はレチクルの位置と光電子増倍 管の検出信号との関係を示す説明図、第6図はレ チクル装着時のレチクルアライメントの動作を示 才説明図、第1図(a) はウエハアライメントペター ンの像を示す平面図、(6)はその検出信号を示す図、 (c)はレチクルアライメントペターンの検出信号を 示す図、第8図は本発明の他の一実施例を示すレ チクルアライメントペターン群の拡大平面図、第 9 図はレチクルの位置と光電子増倍管の検出信号 との関係を示す説明図、第10図(a)はウェハアライ メントペターンの像を示す平面図、白はその検出

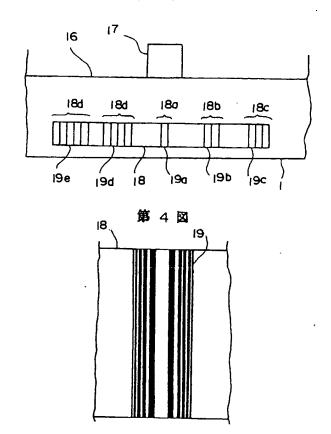
第 | 図



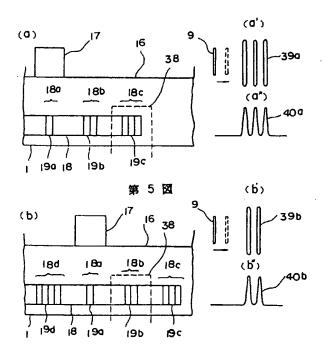
第3図

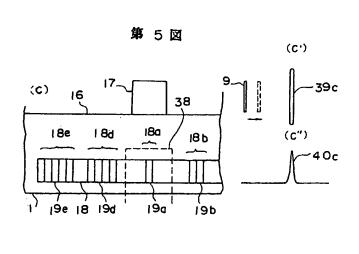
第 2 図

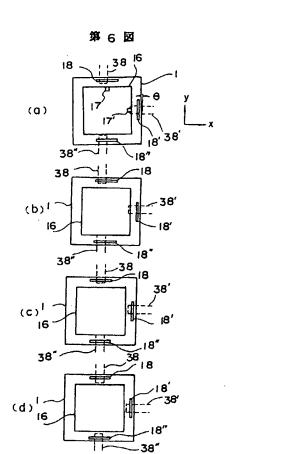




第 5 図





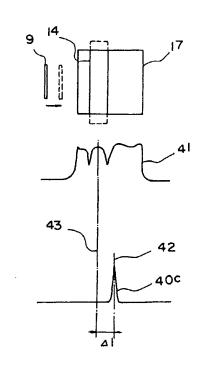


第7図

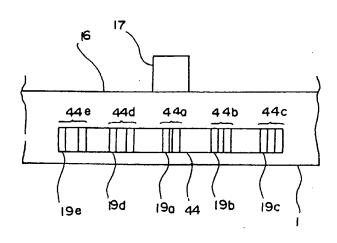
(a)

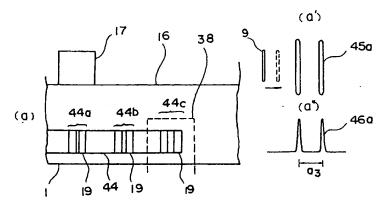
(b)

(C)

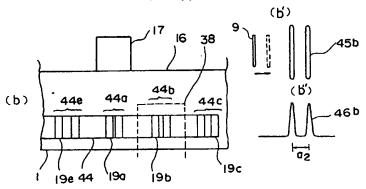


第8図





第9図



第10図

第 9 図

*

